



Technologie zur Verkürzung des Konstruktionszyklus, Reduzierung der Kosten für Nachbesserungen und Verbesserung der Gewinnspannen

Die zunehmende Komplexität der Elektrokonstruktion erfordert eine Weiterentwicklung der von den Ingenieuren von heute verwendeten Konstruktionswerkzeuge. Selbst relativ einfache Produkte sind heute oft ausgefeilter als technologische Spitzenprodukte vor 25 Jahren. Um diese komplexen Konstruktionen zu bewältigen, benötigen Ingenieure Software für die Konstruktion elektrischer Systeme, die ihnen die Komplexität der Entwurfsaufgaben abnimmt und sie dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu arbeiten. In diesem Dokument werden 12 Möglichkeiten vorgestellt, wie die VeSys-Lösung dazu beitragen kann, die Konstruktionszyklen zu verkürzen, Kosten für Nachbesserungen zu vermeiden und die Gewinnspannen zu verbessern. Zu den Vorteilen gehören:

- Erweiterte Analyse- und Prüfverfahren ermöglichen Tests vor der Herstellung, einschließlich einer MCAD-Integration
- Eine integrierte Teilebibliothek ermöglicht eine fehlerfreie Teileauswahl
- Importieren der Drähte aus Tabellenkalkulationen beschleunigt die Angebotsabgabe und Konstruktionserstellung

Beste Grüße und bleiben Sie gesund,

White Paper lesen

TRIAS mikroelektronik

Wir helfen in der Einführung bzw. Optimierung zur Digitalisierung in der Produktentwicklung in den Bereichen Electronic Design Automation und ECAD. Neben den Software Produktlösungen erhalten Sie aus einer Hand Beratung, Training, weitere Dienstleistungen und den kompletten technischen Support.

Spezialisiert auf:

- **FPGA | IC Design & Verifikation**
- **E/E Systemlösung | Kabelbaum- & Bordnetzentwicklung**

[Visit Siemens Solution Center](#)

TRIAS mikroelektronik GmbH
Moerser Landstrasse 408, Krefeld, 47802
+49 (0)2151 95301-0
www.trias-mikro.com
info@trias-mikro.com



[Datenschutzerklärung](#)

IM BROWSER ÖFFNEN • ABBESTELLEN • © COPYRIGHT 2022. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.